(19) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭58—166070

⑤Int. Cl.³

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和58年(1983)11月5日

H 05 K 3/28 1/02

3/34

7216—5 F 6465—5 F 6810—5 F

審査請求 未請求

(全 1 頁)

60プリント配線板

@実

願 昭57-63586

❷出

額 昭57(1982)4月30日

⑩考 案 者 赤崎真一

匈実用新案登録請求の範囲

受動素子部品を半田付固定するための導体間に 塗布されるレジスト中に、前記部品の取り付け位 置に対応し、基板に達する小孔状の接着剤塗布ポ イントをレジスト層を貫通して設けてなるプリン ト配線板。

図面の簡単な説明

第1図は従来の部品をプリント配線板に取りつ

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

⑪出 願 人 新日本電気株式会社

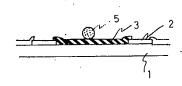
大阪市北区梅田1丁目8番17号

けた正断面図、第2図は従来の接着剤の滴下を示す正断面図、第3図は本考案の実施例における部品をプリント配線板に取りつけたときの正断面図、第4図は本考案における接着剤の滴下状況を示す正断面図である。

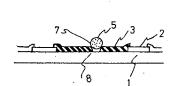
なお、図面に記載の記号は下記のものを示す。 1…基板、2…導体、3…レジスト、4…部品、 5…接着剤、7…塗布ポイント、8…小孔。

第1図

第2図



第4図



第3図

